

证券代码：920125

证券简称：鸿仕达

公告编号：2026-087

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研
- 业绩说明会
- 媒体采访
- 现场参观
- 新闻发布会
- 分析师会议
- 路演活动
- 其他

二、投资者关系活动情况

活动时间：2026年6月23日至2026年6月24日

活动地点：昆山市陆家镇公司会议室和上海基金公司会议室

参会单位及人员：国泰基金、招商证券、永赢基金、富国基金、长城基金、华泰柏瑞、摩根基金、南方基金、万家基金、华宝基金、华源证券、开源证券、申万宏源、华创证券、华鑫证券、东吴证券、广发基金

上市公司接待人员：董事长胡海东先生、董事会秘书单兴洲先生、证券代表韦淑霞女士

三、投资者关系活动主要内容

问题一：公司如何看待智能制造装备行业的竞争格局？

回答：智能制造装备行业整体呈现分层竞争格局：高端市场海外厂商主导，

中高端市场国内头部企业加速国产替代，低端市场竞争充分。

半导体智能制造装备领域国产替代进程加快，具备高精度制造能力和稳定品质表现的国内智能制造装备厂商成长空间广阔。

问题二：公司业务模式有何优势？

回答：公司下游客户的普遍产品更迭速度快、客户需求丰富多样，其相关智能制造装备存在应用场景丰富、多样性、定制化等特点。基于以上特点，公司在核心技术基础上提炼开发了一系列软、硬件功能模块。针对不同制造环节的个性化需求，基于对客户制程及工艺的深刻理解，公司通过工艺制程拆解、产线规划设计，在自主研发的软、硬件模块化技术平台的基础上进行灵活组合，设计出满足客户智能制造具体需求的智能制造装备，实现客户高效、高质量的定制化生产需求。公司通过模块化设计能够有效缩短新产品开发周期，降低开发成本。

问题三：公司未来在海外有哪些布局？

回答：2025 年公司成立了新加坡、泰国子公司，为日后大力拓展东南亚及国际业务提供了良好的投资平台。未来公司会持续深化国际市场的布局，继续推动本地化团队的构建。公司将依托自身技术研发实力与全球化海外服务网络的双重优势更好的为大客户提供配套服务。

问题四：公司研发方向是什么？如何提升公司竞争力？

回答：研发中心将围绕公司战略方向布局四大技术方向：一是高端精密运动控制、高精度机器视觉技术，提升设备的精度、速度和稳定性；二是半导体封装装备核心技术，增强公司在半导体封装领域的优势；三是半导体前道量测设备领域，公司计划布局相关技术研发，丰富半导体产品矩阵。目前该研发项目尚处于起步阶段，暂未取得实质性研发成果。四是工业软件与数字化平台技术，打造“硬件+软件+解决方案”的一体化能力。

对公司竞争力的提升：完善研发基础设施、引进高端人才，提升技术迭代速度；拓宽产品应用领域，平滑单一行业周期波动；提升产品软件附加值和客户粘性，强化长期盈利壁垒。

公司上述研发布局对应的技术落地、成果转化及产品商业化销售均存在不确定性，提请广大投资者理性判断、谨慎投资。

昆山鸿仕达智能科技股份有限公司

董事会

2026年6月25日